

Numero protocollo e data acquisiti dal sistema

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI VIANO (RE) PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI REGNANO DEL COMUNE DI VIANO (RE)

CIG: 8176274ABE CUP: G16C18000150003 CPV: 45223200-8 LAVORI STRUTTURALI
CUI: L00431850353201900002

Si comunica che la seduta virtuale pubblica, per il prosieguo delle operazioni di gara relative all'**esame della documentazione amministrativa integrativa a seguito di attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio** relativa alla procedura in oggetto, riprenderà

in data 5 marzo 2020 dalle ore 14:30.

La seduta pubblica sarà effettuata attraverso il SATER (seduta virtuale) e ad essa potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Tale avviso è pubblicato sul **sito Intercent-er** al seguente indirizzo:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-in-corso/>

nel Dettaglio di gara – Sezione Avvisi, nonché sul **sito dell’Unione Tresinaro Secchia** al seguente indirizzo:

<http://www.tresinarosecchia.it> nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

Il Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Dott. Francesco Ferrari

(firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs n. 82/2005)